⑨日本国特仟介(JP)

①特許出願公別

A ... 1

[®]公開特許公報(A)

昭60-36662

@Int.CI_1

~

識別記号

厅内监理委号

四公開 昭和60年(1985)2月25日

C 23 C 16/24 16/48

8218-4K 8218-4K

等在請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

❷発明の名称

硕圧気相告

创持 网 昭58-145267

⊕# 图 昭58(1983)8月8日

፼発 明 考 山崎

舜 平

東京都世田谷区北島山7丁目21番21号 株式会社半球体工

ネルギー研究所内

の出 願 人 株式会社半導体エネル

東京都世田谷区北烏山7丁目21衛21号

ギー研究所

1.克男の名称 雄氏鼠相法

2. 特炸抗汞の低烟

- 1. 減圧下にポリシランモ主成分とする反応仕気 体を導入し、観彩成箇に水素が添加された非 卑結島延撃を王成分とする被援を作望するに ほし、前包反応性気化のポリシランを370~ 650 七の選底に四熱するとともに、耐配復復 長而はISO ー350 モに保持させたことを特徴 とする疑圧気相法。
- 2. 減圧下にシランモ主成分とする反応性気体を 4人し、袖形皮面に水盂が浴面された卵巣に 島珪素を主風分とする被腹を作裂するになし、 献皇反応性気体のシランを370 ~650 での眞 庄に加陸するとともに、耐起被領投資はISO -350 でに保持させ、さらに切えて300a。 以 下の社長の聖外光玄大は8ヵ以上の選ぶ外先 の光エネルギを観形版面または反応性気体に 既別することを特徴とする減圧気相法。

3. 双则の作析なほ別

この発明は、低益減圧気相払(LT CVD赴という) によりポリシランモ型成分とする破損を作型する ガ卍に関する。

この名列は反応性気体のポリシランを370 ~650 ての乱伏に切魚し、分解するとともに、は形成面 そ150 ~350 七の直接に包持することにより、水 果が再記合中心中和剤として醤田されたアモルフ ァスほ盗を含む頂景を主促分とする非単結島単導 体を作製する方法に関する。

この身切はモノシランを含むシランの反応性気 体を加いてい、CPDを行うに関し、同時に3000。 以 下の設長の条外光を被形成面または反応性気体に 以引することにより、反応性気体を高忠底化し、 さらにその貧減形成迹底を大さくすることを役成 としている。かち、先CVD 住とLT CYD法とを併削 することを特成としている。

この兄別は、プラズマCVP 法を用いた場合に収 寒される被以形成災面をスパック (用係) するこ となく、 囚えて突受的な被損 配名通底を而達屈化

(1)

(2)

-371

てしめることを仲位としている_

以来、以近気相位(以下 CVD次という)は、区 区近内を延圧下とし、は形成前を有する基板が以 も返底が応く、反応性気体の凶ばがそれに比べて ずしいまたは低い方法であった。

もの一例として、本発別人による反明(特全昭 51—1389 多括品半導体被限の形成方法、特全昭 57—19133 半導体被限の形成方法、特全昭53— 1(518 室化建築被腰の作取方法、特全昭53—33667 半導体級関作取方法、特全昭56—52877 酸化建業 被関の作数方法、対象られている。

しかし本気明が征せこれらとは逆に、破形成面のは近か反応性気体の起度に比べて低い起産としていることを特徴とする低温気相反応方法に関ランモ月いたLT CVD近またはシランを用いた光 な形のは近ではした。まり形成成面のは近を150~350 でとすることにより形成成面のは近を150~350 でとすることにより形成される半導体は減中には1~15。10g以中とし、半

(3)

も終て加えた。またキャリアガスさたはペ−−ジ別 ガスである水巣を(27)より供給した。

年気系 (30) はパルブ (13) を返て豆営ポンプ (12) により辞気する。

新2個に第1図の反応がでLT CVD进にて作型した場合の破損成長進度を示す。

図面において、装版面の点度と被級成長退底との関係を示す。曲線(15)は空間の温度370 で、さっに500 で(16)、570 で(17)。550 で(18) ぞれぞれ有している。この場合ジシランは5cc / 分であり、圧力は160corr 以下の液圧下ここで、分であり、圧力は160corr 以下の液圧下ここで、は10~0.5torr やに2torr とした。これをジシランではなくモノシラン(51%)を用いると、政協ではなくモノシラン(51%)を用いると、政協をはなくモノシラン(51%)を用いると、政協をは下、分割しているののであった。変別上の被依然に「50人/分以上」を水準を含存する400 で以下、分割し(は350~150 での過度で新せんりることに不可能であった。

他万、本兄男に示されるごとく、ポリシランを 用いることは、被膜底長速圧を50人/分~150 人 /分と炙用上可能な範囲で行うことができ、もわ 初日曜60-36662(2)

等体験化の形成に関し、ほ形成績をスパッタ(指 属)させることなり、50人/分以上の高い状態成長選属を扱たものである。

以下に図面に従ってお充別を記す。

第1回は本花列に用いられた模型CVD 辺辺の扱 型を示す。

図面において、反応外 (10) は石英反応炉 (2)。 300mm 以下の改長の光、例えば185mm,254mm の光 エネルギモ以給する水板灯 (9)。反応性気体を加 時する外部加熱を行う低抗加熱炉 (3)。後後が石 英上にコートされないようにする抽験 (48)。後数 成面を有する必収 (1)。そのボルグ (4)。ホルダ のは成を所近の泊度とする冷却板件の供給剤 (5)。 独異針 (6)、ノズル (8) にて作製した。

延延(1)を所定の社立150 -350 モにお加した仏、耳空ポンプ(1)にて外以に放出している。

この図面でに冷却性体として重美を用いた。ガス系(20)は(26)よりポリシラン(主成分をジシラン(5tk)とする)またはシラン一般にはモノシラン(5tk))を放射(29)、パルブ(28)

(4)

めて有効であることが判明した。

第2辺において、反応名間の温度をそれぞれ650 た (前岐18) 570 年 (前収17) 470 で (前級16)。 370 年 (前後15) としてお前様が得られた。

さらに被形収筒のは伐をISO モ以下とすると、 形法されるものが被役に加えてフレ―クが混在し て、実用上単導体の特殊を得ることができなかっ た。かから反応性度に対し、300mm 以下の社長を 有する歌外先(5~500×H ノビ例えば250×N ノビ) そ照引して、フェトLT CYDとして実形した。する と彼時収益速度をモノシランを用いた場合でも曲 似(14)より曲似(24)にさらに向上させること かできた。さらに重要なことは、形成された被慢 の匈気特性に見られる。切ち、多1箇に示すごと く、紫外龙(254ma,185mm) モ間射すると、その シリコン段の不能也を添加していない場合であっ 76. ARI (100=# /d) ETE×10° (gcs). 婚伝導度3×10° Goolf を得ることができた。ほ 外先を思射しない塩合は、1×10° (c=) と1× 10世 仏に上であった。即ちフォトセンシティビテ

(6)

-372-

▲ € ↓ 仍以上附上させることが判別した。

これを契外光を併加してポリシランの反応性気体とする場合も 6 折のファトセンシティビティを びることができた。

本名明ガだにむいて、その不抵例の含れほぞ51 N5(カメの社到3P型)およびFT12(フーリェ型ボ 外数分号百)で個べると、その中にある級業は5 × 10 n c = n 以下であり、以来は5 × 10 n c = n 以下であり、以来は5 × 10 n c = n 以下 であった。これは本名明方法においては、不ほり として本または変化水乗がかかる温度でジシテク と反応せず、時果としてその反応生成物としてめ と似化ほよ、以化速去を被援中に取り込まないため と位定される。

このことはPCVD法(プラズマ気前反応区)と比べた場合、その不秘物産人の程度が一段には1~20×10 = c= 7 であることを考えると、出名が料の 純度に対し、工業的な余裕を育せしめることができることが判明した。

また兄外光を思射した場合、反応性気体がモノ シランであっても、その試験広長選尾が昂2回曲

(7)

本発見において、8 4 以上の選系外特に51—6 の典なななが起きる10~13 4 の数長において0.1 ~14/c=の元エネルギを加えることも第外先照射 と同様に有効である。

さらにシリコン半導体の私口切としてファスヒン、メタン、ゲルマンに依如して、 $Si_{\lambda}Ci_{\lambda}$ (0 < z < 1) $Si_{\lambda}Ki_{\lambda}$ (0 < z < 4) $Si_{\lambda}Ki_{\lambda}$ (0 < z < 4) $Si_{\lambda}Ki_{\lambda}$ (0 < z

4.四面の高単なは別

野 1 図は不発男に用いた謎罩の低質を示す。

第2四は本発明方法で得られた故順成長退成の 特性を示す。

> 特許出題人 株式会社半界はエネルギ―以来所 代表名 山 塩 辛 平元の

> > (9)

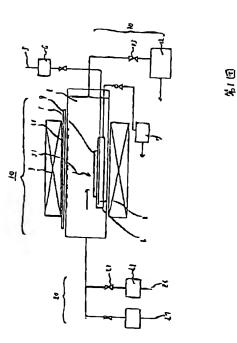
715460-36662 (B)

以()4)より明初(2() に変成することが可配と なった。このため、光エスルギロIKM 川力(正板 新紀2×20日(40日)250-V ノロ)であった。

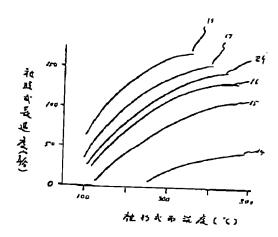
水根場はなぞ川いることなく、シランで分除することがJ70 ~650 ての選ばの路エネルギを採用することにより前板となったことは、さわめて工業的別乗が大きい。ほにポリシランはは当たり 100~2万円するに対し、モノシランはは当たり100~130 円であることを考えると、反応に光スネルギを必要としても工業的優美ペースにのるものと世足される。

また半級男方はにおいて、反応性気体としては CVDはにおいては、ポリシランを用いたこと、ま たは先エネルギを併用してけ CVD法においては、モ とはたことを併用してけ CVD法においては ノンマカにはポリシランを切いたことを行るに している。しかしかかる半気切方はを実施するに これらはは「個または V 値の不能物であるジャでと またはフォスヒンを同時に添加したPEたは「2 の水変の添加されたシリコンポにはを形成しても よい。

(8)



14m = 60-36662 (4)



苯巴亚

i i